
技術詞彙

本詞彙表載有本文件所使用與我們及我們的業務有關的若干詞彙的解釋。該等詞彙及其涵義未必與有關行業所採納標準涵義及用法一致。

「品質製造」	指	強調品質屬固有性質而不應依賴檢測的質控理念
「合約製造商／合約製造」	指	合約製造商是獲外判製造部件或產品的製造商。合約製造屬外包形式
「電火花加工」	指	電火花加工，通過放電(即電火花)獲得所需形狀的生產工序
「電子製造服務」	指	電子製造服務，一般包括生產、測試及配置電子部件及子系統；電子製造服務提供商為向原始設計製造商提供專門製造服務的製造商
「工廠交貨」	指	屬於貿易詞彙，賣家在指定地點向買家交付貨品即已履行交付責任
「貨交承運人」	指	貨交承運人，屬於貿易詞彙，賣家辦妥出口清關手續後在指定地點將貨品移交買家指定的承運人處置即已履行交付責任
「配套多、產量低」	指	一種製造模式，產品訂單按用途、數量及工序而各有不同，需要因應產品規格作出調整，改變組裝線及靈活提高產量
「原始設計製造」	指	原始設計製造，即製造商設計及生產產品
「半導體後段設備行業」	指	半導體設備行業晶圓封裝、組裝及測試工序
「半導體前段設備行業」	指	半導體設備行業晶圓製造工序

技術詞彙

「SMT」	指	表面鑲嵌技術，直接將部件鑲嵌或置於印刷電路板表面的電路生產方式
「半導體加工設備」	指	半導體加工設備，用於生產半導體的設備
「平方呎」	指	平方呎
「線焊／線焊機」	指	將半導體芯片與其封裝互相連接的主要工序，涉及使用超聲波焊接工藝，稱為「線焊」。此乃生產及組裝半導體後段設備過程中最重要的工序之一，由其完成80%以上的芯片互連。 線焊機是在半導體製造過程的封裝、組裝及測試階段進行線焊的設備。